나노선-나노입자 결합에 따른 FETs 전기적 특성 고찰

강정민, 김기현, 정동영, 윤창준, 염동혁, 김상식 고려대학교 전기전자전파공학과

Electronic characteristics of nanowire-nanoparticle-based FETs

Jeongmin Kang, Kihyun Keem, Dong-Young Jeong, Changjoon Yoon, Donghyuk Yeom, Sangsig Kim Department of Electrical Engineering, Korea University

Abstract - 본 연구에서는 이종 차원 나노선과 나노입자의 결합에 따 른 단일 나노선 소자의 전기적 특성 및 메모리 효과를 연구하였다. 열 증착법으로 성장 된 p 형 Si 나노선에 Atomic Layer Deposition (ALD) 방법으로 10nm의 Al₂O₃를 증착한 후 Low Precensure - Chemical Vapor Deposition (LP-CVD)를 이용하여 Polycrystalline Sicon(Poly-Si) 을 Si 나노선 위에 5nm 증착하고 습식 에칭법을 이용하여 poly Si 내의 SiOx를 제거하여 Si 나노입자를 Si 나노선 위에 형성시켰다. 그 후 포토 리소그래피 공정을 이용하여 Top gate 형태의 나노선-나노입자 이종결 합 Field-Effect Transistor (FET) 소자를 제작하여 게이트 전압에 따른 드레인 전류-전압(IDs-VDs)의 변화를 측정하여 나노선의 전기 소자로서 의 특성을 확인하고, 게이트 전압을 양방향으로 swing 하면서 인가하여 IDs 전류 특성이 변화하는 것을 통해 메모리 효과를 조사하였다. 또한 나노입자의 결합이 게이트 전압의 인가 시간에 따라 드레인 전류에 영 향을 미치는 것을 확인하여 메모리 소자로서의 가능성을 확인하였다.

1. 서 론

최근 들어 metal-oxide-semiconductor(MOS)구조를 가지는 nano floating gate memory(NFGM) 소자에 대한 연구가 차세대 비휘발성 메 모리로서의 가능성으로 인해 활발해 지고 있다. 그 중 나노 입자를 이용 한 NFGM 소자 연구는 기존의 비휘발성 메모리 보다 낮은 동작 전압, 빠른 입출력 속도, 장시간 동작 특성 유지 등의 특성을 가지고 잇어 특 히 연구가 많이 되고 있다. 또한 반도체 나노선은 기존의 벌크나 에피층 형태의 소자와 비교하여 높은 표면대비부피 비를 가지고 있어 그 전기 적 및 광학적 특성이 우수하여 자외선 레이저 [1], LED [2], 가스 센서 [3], 전계효과 트랜지스터 [4], 자외선 광검출기 [5] 등과 같은 광전자 및 전자 소자 분야에서 널리 연구되어왔다. 그러나 나노선을 메모리 소자로 이용하는 분야는 아직까지 연구가 거의 없는 실정이다.

본 연구에서는 나노선을 전하의 이동경로로, 나노 입자를 전하의 저장 층으로 이용한 나노선-나노 입자 이종결합 소자를 제작하여 게이트 전 압 인가 시간에 따른 전기적 특성 변화를 통한 메모리 효과와, V_{GS}-I_{DS} 의 양방향 측정을 통하여 전하가 나노 입자에 저장되는 전기적 특성을 연구하였다.

2.실 험

본 연구에서 사용된 Si 나노선은 Si과 p-type 불순물인 Boron을 2000:1의 무게비로 섞은 후 가열로에 집어넣어 Si기판 위에서 Thermal chemical vapor deposition(Thermal CVD) 방법을 이용하여 p-type 으 로 성장하였다. 성장된 나노선이 있는 Si 기판을 메탄올 용액에 분산을 하여 Si 나노선이 섞여 있는 메탄올 용액을 제작하였다. 실리콘 산화막 이 300 nm 증착된 4인치 실리콘 기판위에 나노선이 분산된 메탄올 용 액을 분산하여 기판위에 나노선을 도포하고 그 위에 atomic layer deposition(ALD) 장비를 이용하여 Al₂O₃를 10nm를 증착하였다. 증착이 완료된 실리콘 기판을 Low Preassure - Chemical Vapor Deposition (LP-CVD)를 이용하여 다결정 Si을 5 nm 증착하였다. 기판을 시편 단위 로 나눈 후 각각의 시편에 대해 NHO3, H2O, HF를 무게비 50:20:1로 혼 합한 용액으로 습식식각공정을 통하여 다결정 Si 내에 있는 SiOx 를 제 거하여 Si 나노입자를 형성하였다. 나노선과 나노입자의 이종 결합 형태 를 가지게 된 시편을 광사진식각 공정을 통하여 소스와 드레인 전극 패 턴을 형성하였다. 소스와 드레인 패턴에 메탈을 올리기 전 메탈과 나노 선간의 접촉을 좋게 하기 위해 H₃PO4 용액을 이용하여 55 ℃에서 30 초간 Si 나노선 표면의 Al₂O₃를 식각하였으며 Si 나노선 표면의 자연 산화막을 제거하기 위하여 BOE를 이용하여 25 ℃에서 30초간 식각을 하여 나노선 표면의 자연 산화막을 제거하였다. 이후 전극은 thermal evaporator를 이용하여 Ti/Au (50 nm / 50 nm)를 증착하여 형성하였 다. 다시 ALD 공정을 통하여 게이트 전극을 올리기 위해 Al₂O₃ 25 nm 두께의 산화물 층을 증착하고, 광사진 식각공정을 통하여 나노선 중앙 부분에 top- gate 형태의 패턴을 형성한 후 thermal evaporator를 이용 하여 게이트 전극을 형성하여 Top-gate 형태의 단일 나노선 FET 소자 를 제작하였다. 이렇게 제작된 소자는 Semiconductor analyzer measurement (HP 4155C)와 Probe station을 이용하여 전기적인 특성을 측정하였다.

4. 결과 및 고찰

그림 1. (a)는 본 연구에 사용 된 이종결합 나노선-나노 입자 구조를 이용해 제작한 소자의 모식도이다. 모식도에 표시 된 구조가 실제로 구 현 된 것을 Field Emission Scanning Electric Microscopy (FE-SEM; JEOL JSM-6700F)과 High Resolution Tunneling Electric Microscopy(HR-TEM; FEI Technai 300)를 이용하여 Si 나노 입자가 p-type Si 나노선 위에 형성 것을 확인하였다.



<그림 1> (a) 나노선-나노입자 결합의 단일 나노선 소자의 모식도 (b) p-Si 나노선과 Si 나노입자의 SEM 이미지와 HR-TEM 이미지

그림 1(b) FE-SEM 결과에서 보듯 Si 나노선 주위에 Si 나노 입자가 서로 구별할 수 있게 형성 되어 있는 것을 확인하였고 제작된 소자의 단면 HR-TEM에서도 보듯이 나노선 주위에 균일하게 증착된 Al₂O₃위 에 Si 나노입자가 형성되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 또한 나노입자 가 3[~]4 nm의 크기를 가지고 있는 것도 확인 할 수 있었다. 모식도에서 보는 것처럼 Si 나노 입자는 나노선/Al₂O₃/나노입자/Al₂O₃의 형태로 나 노선 위에만 일정하게 형성 된 것을 확인 할 수 있었다.

그림 2는 게이트 전압의 변화에 따른 드레인 전류-전압(I_{DS}-V_{DS}) 결 과이고 내부에 표시 된 것은 본 실험에 사용 된 소자의 광학현미경 사 진이다. V_{DS} -1 V ~ +1 V, V_{GS} 0 V 일 때 드레인 전류의 크기는 -6 nA 에서 4 nA임을 확인할 수 있었으며, 게이트 전압 -3 V ~ +9 V까지 +3 V 단계로 증가시킬 때 -3 V에서 채널이 완전히 차단되고, 게이트 전압의 증가함에 따라 드레인 전류가 증가함을 보여 본 실험에서 사용 된 나노선이 p형 성질을 가지는 나노선임을 확인하였다.



<그림 2> 나노선-나노입자 결합의 단일 나노선 소자의 게이트 전압에 따른 I_{DS}-V_{DS} 특성 곡선 (제작된 소자의 광학현미경(x1200) 사진)

그림 3은 게이트 전압을 (-)에서 (+)로 다시 (+)에서 (-)로 변화시키면 서 게이트 전압의 변화에 따른 드레인 전류값의 (V_{GS}-I_{DS}) 변화를 나타 그래프이다. 이때 VDS는 +0.2 V~ +1 V 까지 +0.2 V 단계로 증가하 며 측정을 하였다. 이 때 게이트 전압의 변화에 따라 드레인 전류가 이 력 곡선을 그리는 것을 관측하였다. 이것은 게이트 전압이 감소함에 따 라 나노선에 존재하던 전하가 나노 입자에 트래핑 되고 반대로 게이트 전압이 증가할 때는 전하가 나노 입자에서부터 나노선으로 방출되는 현 상으로 게이트 전압에 따라 메모리 효과가 발생하는 것을 알 수 있었다. 이러한 메모리 효과를 명확하게 규명하고자 그림 4와 같이 Si 나노 입 자에 전하를 빼내거나 주입하기 위해 +15 V를 0.1, 1, 2 초 동안 인가하 고 측정하고 다시 -15 V를 0.1, 1, 2 초 동안 인가하고 측정한 특성 곡 선을 보면, 시간에 따라 나노선 내부의 전하가 나노 입자로 주입되거나 빠져나가는 양의 변화에 의해 게이트 전압의 변화에 따른 드레인 전류 의 값의 변화가 명확하게 들어나는 것을 알 수 있었다. 그림 3과 4의 결 과로부터 나노 입자는 나노선으로부터 주입되는 전하를 저장하고 또한 나노선으로 전하를 방출하는 역할을 하는 것을 명확히 알 수 있어 이종 결합 된 나노선-나노 입자 전기소자는 메모리소자로서의 가능성이 있음 을 확인하였다.



<그림 3> VGS-IDS의 양방향 측정을 나타낸 특성 곡선

4.결 론

Thermal CVD 법으로 성장시킨 p-Si 나노선을 이용하여 Poly-Si 을 LP-CVD를 이용하여 증착하였다. NHO₃, H₂O, HF를 무게비 50:20:1로 혼합한 용액, H₃PO4, BOE를 이용하여 식각공정을 이용하여 Si 나노입 자를 형성하고, 전극과 나노선의 접촉을 하여 top-게이트 형태의 FET 소자를 제작하였다. SEM과 HR-TEM을 이용하여 나노선 표면과 소자 내부의 구조를 관찰 하여 이종 결합 된 Si 나노선- Si 나노 입자 확인 하였다. 이종 결합 된 나노선-나노 입자 전기소자의 전기적인 특성을 I_{DS}-V_{DS}, V_{GS}-I_{DS}의 특성곡선을 통해 알 수 있었으며, V_{GS}-I_{DS} 이력곡선 으로부터 게이트 전압의 변화 방향에 따라 나노입자에 나노선으로 부터 전하가 트래핑되고 방출되는 것을 확인하여 나노선 소자를 메모리 소자 로서 이용할 수 있다는 가능성이 있는 것을 알아내었다.



5. 감사의 글

본 연구는 2006년도 과학기술부 국가지정연구실업(M105000004506J000004510), 한국 학술 진흥재단 중점연구과제 (KRF-2006-J03601), 산업자원부 노기반업 (10022916-2006-22), 비휘발성 차세대모리소자기술개발업(10022965-2006-13) 에 의여 수행 되었습니다.

[참 고 문 헌]

[1] P. Yang, H. Yan, S. Mao, R. Russo, J. Johnson, R. Saykally, N. Morris, J. Pham, R. He, and H. Choi, "Controlled growth of ZnO nanowires and their optical properties," *Adv. Funct. Mater.* Vol.12, pp.323–331, 2002

[2] O. Hayden, A. B. Greytak, and D. C. Bell, "Core-shell nanowire light-emitting diodes," *Adv. Mater.* Vol.17, pp.701-704, 2005

[3] Z. Fan and J. G. Lu, "Gate-refreshable nanowire chemical sensors," *Appl. Phys. Lett.* Vol.86, pp.123510, 2005

[4] Y. Huang, X. Duan, Y. Cui, and C. M. Lieber, "Gallium nitride nanowire nanodevices," *Nano Lett.* Vol.2, pp.101-104, 2002

[5] Z. Fan, P. Chang, and J. G. Lu, "Photoluminescence and polarized photodetection of single ZnO nanowires," *Appl. Phys. Lett.* Vol.85, pp.6128–6130, 2004